PRODUCTION OF RELIEF STRUCTURE

Patent Number:

JP10021589

Publication date:

1998-01-23

Inventor(s):

MORI YASUKI

Applicant(s):

HITACHI CHEM CO LTD

Requested Patent: JP10021589

Application Number: JP19960173578 19960703

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B7/26; G11B7/26

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily produce an optical disk or the like by dry development which can be easily duplicated, by heating a photosensitive layer to increase the film thickness of an exposed part and then uniformly exposing the whole surface of the photosensitive layer.

SOLUTION: The photosensitive layer is formed on a substrate by laminating a photosensitive film on the substrate in such a manner that the photosensitive layer is in contact with the substrate. An optical system usually used for exposure for the pattern of an optical disk is used to expose the photosensitive layer to form the pattern. Then, the photosensitive layer is heated to increase the film thickness in the exposed part. Since monomers moving from the nonexposed part to the exposed part remain as unreacted, recording in the optical disk can be stopped by uniformly exposing the whole surface.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開平10-21589

技術表示箇所

(43)公開日 平成10年(1998)1月23日

(51) Int.CL⁴
G11B 7/26

織別記号 501 511 庁内整理番号 8940-5D

8940-5D

PI G11B 7/26

501

511

審査部水 未請求 語求項の数1 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特顯平8-173578

(71)出廢人 000004455

日立化成工業株式会社

(22)出願日 平成8年(1996)7月3日

東京都斯衛区西新衛2丁目1番1号

(72) 発明者 森 蛸樹

浆城県日立市東町四丁目13番1号 日立化

成工業株式会社山崎工場内

(74)代理人 弁理士 岩林 邦彦

(54) 【発明の名称】 レリーフ構造の製造法

(57)【要約】

【課題】 ドライ現像で、複製の容易な、光デスク、光 デスク記録用原版、光デスク用スタンパを簡易に製造で きるレリーフ構造の製造法を提供する。

【解決手段】 (A)感光層を基板上に設ける工程、

(B) 感光層をパターン状に露光する工程、(C) 感光層を加熱することにより露光部の膜厚を増大させる工程及び(D) 感光層の全面を均一に露光する工程を含むことを特徴とするレリーフ構造の製造法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)感光層を基板上に設ける工程、 (B) 感光層をバターン状に露光する工程、(C) 感光 層を加熱することにより露光部の膜厚を増大させる工程 及び(D)感光層の全面を均一に露光する工程を含むこ とを特徴とするレリーフ構造の製造法。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光デスク、光デス ク記録用原板。光デスク用スタンパ等の製造に有用なレ 10 リーフ模造の製造法に関する。

[0002]

【従来の技術】光デスクは記録媒体の形状が円盤状をし た形式で時系列の信号をピットバイピットで記録再生す るものである。読み出しが可能な固定メモリデスクは現 在市販されているレーザビデオデスクやデジタルオーデ オデスク (コンパクトデスクシステム)及びその延長上 のCD-ROMなどがその用途の代表例である。

【①①03】光デスクの製造方法はデスクの複製に必要 な金属の原板 (スタンパ) が完成するまでのマスタリン 20 グ工程と、その後最終の製品であるデスクが完成するま での複製 (レプリケーション) またはデスク化工程から なる。マスタリング工程は、まず、ガラス板の表面上に 一様にフォトレジスト層を形成したフォトレジスト原板 を用意してレーザカッテング工程において、レーザビー ムにより、フォトレジスト層の上に、所定の情報に対応 したスポット列の潜像を螺旋または同心円状に形成す る。次に、現像工程において、現像装置に露光したフォ トレジスト原板を装着してれを現像してレリーフパター ンを得る。ずなわち、フォトレジスト原板上に記録すべ 30 き信号に対応する微小凹凸(ビット)の列を設けてビッ トを有するフォトレジスト層とガラス板からなる光デス ク記録用原板、現像原板を得る。

【0004】ポストベーク工程において現像原板である フォトレジスト層を乾燥させてガラス基板に定着させて 乾燥原板が得られる。これに導電性を与えるために銀な どの金属をスパッタすることにより、マスタ原板を得 る。これにニッケル等の電鏡をおこなう。所定の厚さに してガラス板から外して、洗浄して金属のマスタを完成 させる。必要に応じてマザースタンパが作成される。最 40 終的にはニッケルのスタンパを得る。

【0005】光デスクはトラッキングガイドのために、 案内溝がスパイラル状または同心円状に形成されてお り、案内溝と案内溝との間に位置する凸部がランド部と 呼ばれる。案内潜の幅は一般に(). 3~(). 8 µ m、ラ ンド部の幅は一般に(). 8~1. 3μmであり、深さ及 び高さは600~1200人程度である。 このような漢 は極めて微細なパターンであり、このパターンをガラス 基板又はプラステック基板の一枚ごとに形成するのは大 変である。特殊用途では、一枚だけの光デスクを必要と 50 ーフ構造の製造法を提供するものである。

する用途があり (プライベイトデスク)、ビットを有す るフォトレジスト層とガラス板からなる光デスク記録用 原板、現像原板が製品となることがある。マスタリング 工程で作られたスタンパを用いて復製を行う。成形工程 という。成形工程で作成した基板(レブリカ)は洗浄の 後記録膜または反射膜および保護膜がコーテングされ る。両面の位置あわせを行って接着剤で貼り合わせて成 形してラベルを貼り付けるかまたは印刷してパッキング を行って完成品となる。

【①①06】エンボス復製(熱プレスによる大量生産) や2P法による複製ができる。エンボス複製は高価な原 板スタンパを作成後、熱可塑性樹脂に繰返し熱プレス成 形する方法であり、2P (Photo Polymerの略) 法はU V硬化樹脂等のフォトボリマを原板に密着した状態で硬 化させる方法である。フォトレジスト層とガラス仮から なる現像原板の製造方法は干渉縞の光強度分布をポリマ 表面の凹凸に変換して記録するものでレーザ光の強弱に 応じて溶解性が変化する高解像度の感光材料が使用され ている。ノボラック樹脂ポジ型レジスト、三成分系化学 **増帽型ボジレジスト、光架橋型レジスト、光ラジカル重** 台型レジスト、光カチオン重台型レジストなどがある。 いずれも、光デスクの光学系のパターンの雲光により、 容解性の変化があることを利用して、液体に溶解させて 現像し熱光等によって定着させる方法である。光デスク の記録材料にはハロゲン化銀、硬化重クロム酸処理ゼラ チン、強誘電性結晶、光重合体、フォトクロミックスな どがある。

【①①07】従来のスタンパの製造方法では、ノボラッ ク樹脂ポジ型レジスト、三成分系化学増幅型ポジレジス ト、光架橋型レジスト、光ラジカル重合型レジスト、光 カチオン宣台型レジストなどがあるが、いずれも露光現 像の工程を必要としているので、現像の工程で現像液を 必要とすること、レジストの膨調があり、パターンの欠 陥が生じやすいこと、現像後現像液の除去の工程が必要 なことがあり、このようなことのないドライ現像に大き な期待が寄せられている。ドライ現像の例としては、特 関平2-3081号公報。特関平2-3082号公報に 関示されている屈折率の変化を利用した体積型のホログ ラムはこの期待に添うものであるが、体輸型のホログラ ムのため、エンボス複製(熱プレスによる大量生産)や 2 P 法による複製ができない。エンボス複製は高価なス タンパ原板を作成後、熱可塑性樹脂に繰返し熱プレス成 形する方法であり、2P (Photo Polymerの略) 法はU V硬化樹脂等のフォトポリマを原板に密着した状態で硬 化させる方法であるがいずれも利用出来ない。

[00008]

【発明が解決しようとする課題】請求項1記載の発明 は、ドライ現像で、複製の容易な光デスク、光デスク記 緑原板、光デスク用スタンパ等を簡易に製造できるレリ

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A) 感光層を基板上に設ける工程、(B) 感光層をパターン状に露光する工程、(C) 感光層を加熱することにより露光部の膜厚を増大させる工程及び(D) 感光層の全面を均一に露光する工程を含むことを特徴とするレリーフ構造の製造法に関する。

【0010】本発明において、基板上に設けられる感光 歴は、感光性樹脂組成物(後述する)の有機溶剤溶液を 基板上に塗布乾燥することにより形成できるが、作業性 10 の点から感光性フィルムを用いて形成することが好まし い。感光性フィルムは、透明なベースフィルム、例えば ポリエチレンテレフタレートなどのフィルム上に、感光 性樹脂組成物を塗布し、乾燥させて感光層を形成させた ものである。との感光層は未硬化であり、柔軟で、粘着 性を有するため、この上にさらにポリエチレンフィルム などの保護フィルムを貼り合わせて外部からの損傷、異 物の付着等を防止することが望ましい。感光性フィルム の感光層は、保護フィルムを剝がしながら基板上に貼り 合わされ、また、感光性樹脂層表面のベースフィルムは 20 通常、 露光した後に除去される。 しかし、 光デスク用ス タンパの完成後もベースフィルムを剥離しないで貼り付 けたままとして、光デスク用スタンパの保護膜とするこ とも出来、ゴミ、塵埃の付着がなく、光デスク用スタン パが良好に保存される。

【①①11】透明なベースフイルムまたは保護フイルムとしては、その機厚は光デスク記録用原板、光デスク用スタンパの記録のためには高解像度が必要なために薄いほど良いが、①・5 μ m から2 ① μ m が使用に好適である。ベースフイルムとしては、低密度ポリエチレン、高 30 密度ポリエチレン、ポリプロピレン・ポリスチレン、ポリー4ーメチルベンテンー1、ポリブタジエン・アクリロニトリル共重合体、塩化ビニリデンーアクリル酸メチル共重合体、エチレンビニルアルコール共宣合体・ポリビニルアルコール(PVA)、ポリアミド、ポリエステル(OPET)・非結晶ポリエステル(PET)・ポリカーボネート・ポリテトラブルオロエチレン、シリコンエラストマー・ポリ塩化ビニル(PVC)などが好適である。

【①①12】感光性樹脂組成物は、(a) エチレン性不 46 飽和化合物、(b) フイルム性付与ボリマ及び(c) 光 宣合開始剤を含有することが好ましい。本発明における 基板としては、特に制限はないが、例えば、ガラス板、プラスチック等の可貌性材料からなる板などが挙げられる。また、通常の光デスク用基板、光デスク記録原板用基板、光デスクスタンパ用基板を使用することもできる。 芸板は透明であることが好ましい。基板の厚さは、通常、0.5~5㎜である。

【0013】エチレン性不飽和化合物(a)としては、例えば、多価アルコールにα、β-不飽和カルボン酸を

付加して得られる化合物(トリメチロールプロバンジア クリレート、トリメチロールプロパントリアクリレー ト、テトラメチロールメタントリアクリレート、ジベン タエリスリトールペンタアクリレート、ジベンタエリス リトールへキサアクリレート等)、グリシジル基含有化 合物にα,β-不飽和カルボン酸を付加して得られる化 合物(トリメチロールプロバントリグリシジルエーテル トリアクリレート、ビスフェノールAジグリシジルエー テルジアクリレート等)、多価カルボン酸(無水フタル 融等)と水酸基及びエチレン性不飽和基を有する化合物 (&-ヒドロキシエチルアクリレート等) とのエステル 化物。アクリル酸のアルキルエステル (アクリル酸メチ ル、アクリル酸エチル、アクリル酸プチル、アクリル酸 2-エチルヘキシル等)、トリメチルヘキサメチレンジ イソシアナートと2価アルコールと2価のアクリル酸モ ノエステルとを反応させて得られるウレタンジアクリレ ート化合物、ビスフェノールAのアルキレンオキシド (エチレンオキシド、プロビレンオキシド等) の付加物 と水酸基及びエチレン性不飽和基を有する化合物(βー ヒドロキシエチルアクリレート等) とのエステル化物 (2、2-ビス((4-アクリロキンペンタエトキシ) フェニル] プロパン)、ァークロローピーヒドロキシブ ロビルー&'-アクリロイルオキシエチルーローフタレ ート、これらに対応するメタクリレートなどが挙げられ る。 これらの化合物は単独で又は2種類以上を組み合わ せて使用される。

【0014】光感度、現像性の点から、(a)成分の配合量は(a)成分と(b)成分の総量を100重量部として90~50重量部とされることが好ましい。

6 【0015】フイルム性付与ポリマー(b)としては、 例えば、アクリル酸アルキルエステル又はメタクリル酸 アルキルエステルとアクリル酸又はメタクリル酸との共 宣合体、アクリル酸アルキルエステル又はメタクリル酸 アルキルエステルと必要に応じて用いられるアクリル酸 又はメタクリル酸とこれらと共宣台し得るビニルモノマーとの共宣台体等が挙げられる。

【0016】アクリル酸アルキルエステルとしては、例えば、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸フェチルへキシル等が挙げられる。また、メタクリル酸アルキルエステルとしては、前記アクリル酸アルキルエステルに対応するものが挙げられる。共宣台し得るビニルモノマーとしては、例えば、アクリル酸ジメチルアミノエチルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、アミノエチルアクリレート、2、2、2、3、3ーテトラフルオロプロビルアクリレート、これらに対応するメタクリレート、アクリルアミド、メタクリルアミドジアセトンアクリルアミド、スチレン、ビニルトルエン等が挙げられる。

例えば、多価アルコールに a、β-不飽和カルボン酸を 50 【0017】また、(b) フィルム性付与ボリマーとし

て、例えば、テレフタル酸、イソフタル酸、セバシン酸 等を用いたポリエステル、ブタジェンとアクリロニトリ ルとの共重合体。セルロースアセテート、セルロースア セテートプチレート、メチルセルロース、エチルセルロ ース等も併用することができる。(b)成分の使用によ って、塗膜性や硬化物の膜特性が向上し、その配合量 は、(a)成分及び(b)成分の給量を100重量部と して、10~50重量部が好ましい。配合量が10重量 部未満では、エチレン性不飽和化合物が多くなるため光 感度が低下する傾向があり、50 重量部を超えると、光 10 硬化物が脆くなる傾向がある。また、(り)成分の重置 平均分子量は、前記塗膜性や膜強度の点から10、00 0~500,000であることが好ましい。なお、重置 平均分子置は、ゲルバーミェーションクロマトグラフィ 測定により、ポリスチレン換算した値である。

【10018】光重合開始剤(c)としては、例えば、芳 香族ケトン(ベンゾフェノン、N, N'ーテトラメチル -4、41-ジアミノベンゾフェノン(ミヒラーのケト ン)、4-メトキシー41-ジメチルアミノベンゾフェ ノン、4、4′ージエチルアミノベンゾフェノン、2ー エチルアントラキノン、フェナントレンキノン等)、ベ ンゾインエーテル (ベンゾインメチルエーテル、ベンゾ インエチルエーテル、ベンゾインフェニルエーテル 等)、ペンゾイン(メチルベンゾイン、エチルベンゾイ ン等)、2,4、5-トリアリールイミダゾール二畳 体、2-(0-クロロフェニル)-4、5-ジフェニル イミダゾール二量体、2-(0-クロロフェニル)-4. 5ージ (mーメトキシフェニル) - 4. 5ージフェ ニルイミダゾール二畳体、2-(0-フルオロフェニ ル)-4,5-ジフェニルイミダゾール二畳体、2-(ローメトキシフェニル) -4, 5-ジフェニルイミダ ゾール二登体、2-(p-メトキシフェニル)-4、5 ージフェニルイミダゾール二畳体、2、4 ージ(p-メ トキシフェニル)-5-フェニルイミダゾール二量体、 2-(2,4-ジメトキシフェニル)-4,5-ジフェ ニルイミダゾール二畳体。2-(p-メチルメルカプト フェニル》-4、5-ジフェニルイミダゾール二量体 等)、アクリジン誘導体(1、7-ビス(9-アクリジ ニル) ヘプタン等) などが用いられる。これらの化合物 は単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。 【0019】(c)成分の配台置は、(a)成分及び

(b) 成分の総量100重量部に対して、0.1~10 重量部が好ましい。この配合置が、(). 1 重置部未満で は、光感度が不充分となる傾向があり、10重量部を超 えると、露光の際に組成物の表面での光吸収が増大し、 内部の光硬化が不充分となる傾向がある。

【0020】前記者色感光性樹脂層には、加熱硬化性を 高めるためにカルボキシル基含有フィルム性付与ポリマ ーのカルボキシル基と熱反応するメラミン樹脂及び/又 はエポキシ領脂を、(a)成分と(b)成分の総量10 50 ―に選光することで光デスクの記録を停止させることが

①重量部に対して、1~20重量部添加し、加熱するこ とが好ましい。 加熱温度は、130~200℃とするこ とが好ましく。加熱時間は、30~60分とすることが 着色層の架橋密度向上、耐熱性向上等の点から好まし

【0021】次に(A)~(D)の工程の詳細について 感光性フィルムを使用する場合を例にとって説明する。 (A) 感光層を基板上に設ける工程

例えば、感光性フィルムを感光層が基板に接するように して墓板に貼り付けることにより、感光層を基板上に設 けることができる。貼り付けは、通常はラミネータと称 するゴムロールを二本以上接触させて回転させる装置を 用いる。基板とフィルムを重ねてゴムロールの間を通 し、加圧と加熱により、感光性フィルムを基板に貼り付 ける。貼り付けはこの方法に限らない。基板と感光性フ イルムを重ねて製指の腹で擦って貼り付けても良い。差 でしごく方法もある。麺籍で押す、L鋼で擦る。バーコ ータ、アプリケータなどで貼り合わせるのも有力な方法 とされている。真空ラミネータ、真空順圧の方法もあ 20 る。

【0022】(B) 感光層をパターン状に露光する工程 通常の光デスクのパターンを露光する光学系を用いるこ とができるが、He-Cdレーザの441 6mm光が感 度良く使用できる。

【りり23】 (C) 感光層を加熱することにより寒光部 の膜厚を増大させる工程

感光層の露光部の膜厚を増大させる工程は加熱によって 行う。(B)の露光により、露光部のモノマは反応して ボリマ化するので、露光部ではモノマの濃度が低下す 30 る。そのため、未露光部から露光部へモノマが移動して 来るので露光部の体積が増加して膜厚が増加する。膜厚 の増加速度は温度によって変化するので加熱は室温以上 で、感光層が熱硬化反応を開始する温度以下で行うのが 好ましい。膜厚の増加は感光層の膜厚が(). 5 µ m~1 0μmのときにり、2μmから0、6μmとなり、飽和 する傾向がある。感光層の膜厚が 1 0 μm以上になり、 厚くなると、明確な膜厚の増大は見られない。これは、 モノマが光硬化した部分ではその空隙に入り込んで来る ためである。低温では長時間、高温では短時間で膜厚が 増大する。加熱は、熱板加熱、オープン加熱、超音波加 熱。赤外線加熱、電磁誘導加熱、温水浸漬、摩擦熱加 熱、圧力オープン内での加温、真空容器中での加温など があり、これらに限定されない。この(C)工程により 感光層にレリーフ構造が現われる。通常、加熱温度は、 25~150℃、好ましくは50~120℃であり、加 熱時間は、1~60分である。

【①①24】(D) 感光層の全面を均一に露光する工程 加熱により膜厚が増加したあとでは、未露光部から露光 部に移動したモノマは未反応のままであるので全面を均 7

出来る。この工程により、光デスク記録用原板、光デスクは固定し定着する。現像の工程が加熱によるものであるから、従来の方法に比べて、現像による画像の崩れ、破損、欠けなどの発生がなく、均一な光デスク記録用原板、光デスクが得られる利点がある。露光は、高圧水銀ランプ等を用いて行うことができる。(B)と(C)の工程は同時に行うこともできるし、逐次に実施することもできる。(D)の工程と(C)の工程の組み合わせによって、最適の膜厚を得ることが出来る。すなわち、露光部の膜厚を調整することが出来る。

【① 025】本発明で得られた光デスク記録用原板、光デスクはレリーフ型であるから、印刷。複製が出来て、大量生産が可能である。以下、それらの工程の内容を説明する。工程は通常複製原板の作成後、本発明の光デスク記録用原板。光デスクからスタンバを作成し、複製原板を用いてエンボス複製。転写箔加工、転写の後製品となる。

【0026】 [スタンパの作成] 本発明で得られた光デスク記録用原板、光デスクはそれ自体強い強度を持っているので、そのままでも、金属性のスタンパを作成して 20 複製の原板とすることもできる。スタンパはオリジナル光デスクのレリーフ面にニッケルを充分に厚くメッキしたあとで、これを剥離してえられる。得られたスタンパから同様のメッキを繰り返して複数枚のスタンパを複製できる。

【複製原板の作成】ベースフィルムに修型層、レジスト層をこの順にコーティングし光デスク記録用原板。複製原板とする。ベースフィルムは耐熱性、強度、寸法安定性などの点から9~25μmのポリエステルフィルムを用いている。

【① 027】 (エンボス複製】光デスク記録用原板、光 デスクのエンボスの工程は加熱プレス→冷却→剥離を1 サイクルとする。加熱プレス工程で複製原板の光デスク 記録用原板、光デスクのバターンを露光した層はスタン パに加圧密着され、ガラス転移点以上に昇温され軟化し* *スタンパの凹部に流れ込む。冷却の工程で光デスク層は 固化しレリーフ形状が付型される。エンボス複製の方式 には平プレスとロールプレスがあることが知られてい て、光デスク記録原板、光デスクの製造に適用が可能で ある。

【転写箔化】エンボス加工された原板は、反射層の形成 接着層のコーテング等を経て転写箔になる。

【転写】転写は被転写材と転写箔を重ねてアップダウン 式のラバー式型押しによって行える。これとは別にロー 10 ル押しもあり、いずれも可能である。

【0028】感光性フィルムを基板に貼り付けて、光デスク記録用原板、光デスク光学系のバターンを露光して加熱することにより当初、モノマとしてのエチレン不飽和化合物(a)はマトリクスポリマとしてのフィルム性付与ポリマ(b)に均一に分布しているが、露光部ではモノマが重合してポリマに替わっていくにつれて、周囲からモノマが整光部に移動する。そのため露光部はモノマ濃度が高くなり、非露光部では低くなる。その結果、露光部の膜厚が増大し非露光部では低下する。全面を均一に露光すると露光部に移動していたモノマが重合する。また非露光部のモノマも宣合する。その結果、もはやモノマの移動はなく、光デスク記録用原板、光デスクのバターンが定着される。現像液を用いる現像は不要であり、完全なドライ現像によりレリーフ構造を得ることができる。

[0029]

【実施例】

寒能例1

(1) 感光層用塗工液

30 衰1の材料を均一に溶解した溶液200重量部にメラミン樹脂5重量部をそれぞれ添加し、溶解分散して感光層用塗工液を得た。

[0030]

[表1]

表

表 1		
材 将	应 会 盘	
2,2ーピス((4-メタクリロオキシペンタコプロパン	にトキシ)フェニル) 35重量部	
ィークロローβーヒドロキシブロピルーβ' オキシエチルーφーフタレート	ーメタクリロイル 15重量部	
メタクリル酸メチル/メタクリル酸/アクリ/ ルヘキシルアクリレート/スチレン(25/48/1 共産合体、産量平均分子量34,000	(数プチル/2-エチ 3/5/8(宮重比))の 5 (0 宣量部	
1, 7ーピス(9ーアクリグニル)ヘブタン	化型量 8	
メチルエチルケトン	70重量部	
3,3-カルポニルビス(7ージエチルアミ	(ノクマリン) 1 産量部	
プロピレングリコールモノメチルエーテル	30定量部	

【0031】メラミン勧賠

名、三弁京圧社製》

サイメル3(0)(ヘキサメトキシメチルメラミンの商品 50 塗液の調整

塗工液の調整はそれぞれの材料を超音波で2.5時間復 合して調整した。

【0032】(2)感光性フィルムの塗工

得られた塗工液を、厚さ6 µmのポリエチレンテレフタ レートフィルム (テイジン社製テトロンフィルム) 15 R 6)上に均一な厚さにキスタッチリバース方式の塗工機 を用いて塗布し、100°Cの乾燥機で2分間乾燥した。 保護フイルムとして厚さ30μmのポリエチレンフイル ムを貼り合わせて感光性フィルムを得た。乾燥後の感光 栓樹脂層の厚さは1. 0 μm、2. 0 μm、3. 0 μ m. 5. Oumcaok.

【()()33】(3)光デスクおよび光デスク用記録原板 の製造

(a)基板加熱工程

前記原板製作用の基板はソーダライムガラスであって表 面を研磨したものであって、前記基板を80℃で10分 間加熱した。

(b)貼り合わせ工程

前記光デスクおよび光デスク用記録原板用の感光性フィ を前記光デスクおよび光デスク用記録原板用の基板上に 下記条件でラミネートした。

ロール温度

6.010

ロール圧

1. 0 kg/cm²

速度

2.5m/分

【0034】(c)パターン状態光工程

アルゴンレーザの光学系を用いて、所定のパターンを露 光した。露光量は350mJ/cm であった。

(d)加熱工程

露光後80℃で15分間鮑熱を行い,露光部の鸌厚を増 30 加させた。

(e) 全面露光工程

加熱後速やかに、紫外線照射機(ランプ目5600L/ 2. 東芝電材社製)を用いて3 J/orf で照射した後、1 50℃で45分間加熱して光デスクおよび光デスク用記 録原板を得た。

(f)剥離工程

室温でポリエチレンテレフタレートフイルムを自動剝離 装置(自家製試作品、両面テープを貼り合わせたロール でポリエチレンテレフタレートフィルムを剝離する装 置)で剥離した。

【①①35】この(a)から(f)の光デスクおよび光 デスク用記録原板の形成工程を感光性樹脂層の厚さの 1. 0 μm, 2. 0 μm, 3. 0 μm, 5. 0 μm κ τ いて行った。下記の結果を得た。

[0036]

【表2】

衰

脳光層の厚さ	露光部と非認光部の膜厚の差
1. 0 µm	0.2 pm
2. 0 m	0.4 m
3.0 µm	0.5 µm
5. 0 µm	0.7 µm

【0037】比較例1

寒餡倒1と同様に行うが加熱工程を下記とした。

(d) 加熱工程

露光後室温放置したままとし、加熱を行わなかった。こ の(a)から(f)の光デスクおよび光デスク用記録原 板の形成工程を感光性樹脂層の厚さの1.0 µm. 2. ルムの保護フィルムを剝がしながら、着色感光性樹脂圏 200 0 μ m、3.0 μ m、5.0 μ m について行った。下記 の結果を得た。

[0038]

【表3】

語光层の厚さ	然光部と非然光部の膜厚の差
1. 0 am	0.0 pm
2. 0 µm	0.0 µm
3. 0 µm	0.0 µm
5. 0 µm	0.0 µm

【0039】比較例1においてはパターン状露光後の加 熱を行わなかったので膜厚の差が表れない結果となっ た。モノマの移動が遅く膜厚を増加させるに至らなかっ たためである。

【0040】実施例2

下記の表4の付料を表1の付料に置き換えた以外は実施 例1と同様に実施し、実施例1と同様の良好な結果を得 た。

[0041]

【表4】

12

11

材 将	庭 合 些
2,2ーピス((4-メタクリロオキシペンタエトキシ)フェニル) プロペン	35重量部
γークロローβーヒドロキシプロピルーβ' ーメタクリロイル オキシエチルーοーフタレート	15章重部
メタクリル酸メチル/メタクリル酸/アクリル酸エチル/スチレン(30/24/37/9(重量比))の共重合体、重量平均分子型44,000	50重量部
ベンゾフェノンと4・4′ージェチルアミノベンゾフェノン (20/1(重雪部))	3室量部
1, 7ーピス(9ーアクリジニル)ヘプタン	3重量部
3, 3ーカルボニルビス(7ージエチルアミノクマリン)	1 食量部
メチルエチルケトン	70重量部
プロビレングリコールモノメチルエーテル	30重量部

【0042】実施例3

*た。

下記の表5の材料を表1の材料に置き換えた以外は実施

[0043]

例1と同様に実施し、実施例1と同様の良好な結果を得米

【表5】

5

材料	吃合造	
2,2-ビス((4-メタクリロオキシペンタエトキシ)フェニル) プロパン	35重量部	
yークロローβーヒドロキシブロビルーβ'ーメタクリロイル オキシエチルーοーフタレート	15重量部	
メタクリル敬メチル/メタクリル酸/アクリル酸/メタクリル酸 n - ブチル(51/23/20/6(重量比))の共産合体、 宣量平均分子量10,100	50重量部	
ベンゾフェノンと4,4'ージェチルアミノベンゾフェノン (20/1(宝量部))	3 重量部	
1, 7ービス(9ーアクリジニル)ヘプタン	3 量量部	
3,3-カルボニルビス(7-ジェチルアミノクマリン)	1章童部	
メチルエチルケトン	70重量部	
プロビレングリコールモノメチルエーテル	30重量部	

【①①44】実総例4

下記の表6の材料を表1の材料に置き換えた以外は実施 例1と同様に実施し、実施例1と同様の良好な結果を得 [0045]

【表6】

13

表 6

材料	庇合造
2,2-ビス((4-メタクリロオキシペンタエトキシ)フェニル) プロペン	35重量部
yークロローβーヒドロキシプロピルーβ' ーメタクリロイル オキシエチルーοーフタレート	15章重部
メタクリル微/メタクリル酸メチル/アクリル酸エチル/メタク リル酸メチル(22/46/26/6(登墨比))の共産合体、 電量平均分子量28,000	50重量部
ベンブフェノンと4,4'-ジェチルアミノベンプフェノン (20/1(全量部))	3重量部
1, 7ービス(9-アクリジニル)ヘプタン	発産量 8
3,3-カルボニルビス(7-ジェチルアミノクマリン)	1 章量部
メチルエチルケトン	70重量部
プロビレングリコールモノメチルエーテル	80重重部

【0046】実施例5

* た。

下記の表7の针針を表1の针料に置き換えた以外は実施

[0047]

例1と同様に実施し、実施例1と同様の良好な結果を得米

【表?】

表

材料	吃合些	
2,2-ビス((4-メタクリロオキシペンタエトキシ)フェニル) プロペン	35重量部	
yークロローβーヒドロキシプロピルーβ' ーメタクリロイル オキシエチルーοーフタレート	15章歌部	
メタクリル酸/メタクリル酸メチル/アクリル酸エチル/アクリ ル酸(45/23/30/6(重量比))の共重合体、重量平均分子量98,000	50全量部	
1, 7ービス(9ーアクリジニル)ヘプタン	3 全量部	
3, 3ーカルボニルビス(7ージェチルアミノクマリン)	1 建量節	
メチルエチルケトン・	7 () 建量部	
プロピレングリコールモノメチルエーテル	30章金部	

[0048]

【発明の効果】詰求項1記載のレリーフ構造の製造法に よれば、ドライ現像で、複製の容易な光デスク、光デス ク用記録原板。光デスク用スタンパ等を簡易に製造する ことができる。